

「ハイウェイテクノフェア 2025」ラピッドフロア展示

株式会社 IHI インフラシステム、日建リース工業株式会社、信和株式会の 3 社で共同開発したフロア型システム吊り足場「ラピッドフロア」(※) が、2025 年 10 月 16 日 (金)・17 日 (土) に東京ビッグサイトで開催された「ハイウェイテクノフェア 2025」(主催：公益財団法人 高速道路調査会) で、初めて一般公開されました。

※「ラピッドフロア」は、トラスフレームを主構造とする先行先送り式の吊り足場で、施工現場の安全性と効率性を大幅に高めます。吊チェーンピッチは 1.8m 四方で均一に配置されフラットで広い作業スペースを確保でき、最大積載重量は 270kg/m² の高強度設計。市販の鋼製足場板が使用でき、既存資材を活用できるため経済的で、現場からも高く評価されています。

「ハイウェイテクノフェア 2025」におけるラピッドフロア展示の様子は、下記リンクよりご覧いただけます。
URL : https://youtu.be/G5_p4JK8KMc

SHINWA CO.,LTD.

〒503-0311 岐阜県海津市平田町仏師川 30-7

信和株式会社

E-mail : PR@shinwa-jp.com

記事に関するお問い合わせ (経営企画部・担当：吉田) TEL : 0584-66-4436

製品に関するお問い合わせ (営業開発部・担当：青山) TEL : 0584-66-4820